

2025 第四届全国电子信息材料与器件大会

4th National Conference on Electronic Information Materials and Devices

邀请函

尊敬的_____先生/女士：您好！

热忱欢迎您参加“2025 第四届全国电子信息材料与器件大会暨“电子信息与未来”科学家论坛”，会议由电子信息材料与器件专家委员会主办，定于2025年4月18-20日在南京召开。

“全国电子信息材料与器件大会”是由电子信息材料与器件专家委员会组织发起召开的全国性学术会议，每年举办一次，是领域内卓有成效的学术交流平台和新成果发布渠道。

会议旨在通过聚集国内科技工作者及产业单位，围绕领域内研究的重点、热点、前沿及关键共性科学问题展开研讨，分享最新成果，探讨基础研究思路和优先发展方向，推进技术进步和产业化协同，把握科研和产业的发展趋势，推动产学研合作与跨越发展。

在此，我们诚挚地邀请您出席，您的参与和帮助，是大会成功的重要保证。

现将有关安排告知如下：

一、时间、地点：2025年4月18-20日 南京

二、会议官网：www.c-nmaterial.dianzixinxi.com.cn

三、组织机构

主办单位：电子信息材料与器件专家委员会、全国电子信息材料与器件大会组委会

协办单位：深圳技术大学、河南大学未来技术学院、四川大学电子信息学院、福州大学、北方民族大学、北京邮电大学电子工程学院、西安交通大学

支持单位：哈尔滨工程大学智能海洋航行器技术全国重点实验室

承办单位：北京中科智材新材料科技发展中心

名誉主席：王中林

大会主席：张学记、柯熙政、陈广学、陆亚林、唐为华、董蜀湘、毕文刚

三、会议内容（包括但不限于）

半导体物理、材料与器件；集成电路与微电子、光电子材料、器件与集成；集成光子学、光子材料与器件；微纳光学、光电材料与器件；激光技术、激光材料与器件；光电探测与智能传感；电子信息与生物医学应用；新型智能（智慧）材料；其它

四、会议注册（食宿自理）

注册类型	3.10 日前	现场	付款方式
普通代表	3000	3200	1、户名：北京中科智材新材料科技发展中心 账号：0200250109200790477 开户行：中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行 2、户名：北京高科前沿科技发展中心 账号：9550880223115100198 开户行：广发银行股份有限公司北京和平里支行
会员代表	2800	3000	
学生代表	1800	2000	
企业代表	3200	3500	
线上参会	1500/人		
现场收费说明：现场注册（缴费）代表，由“南京会务公司”收取会议费并开具发票			

